

温度上昇データ(Temperature Rise Data)

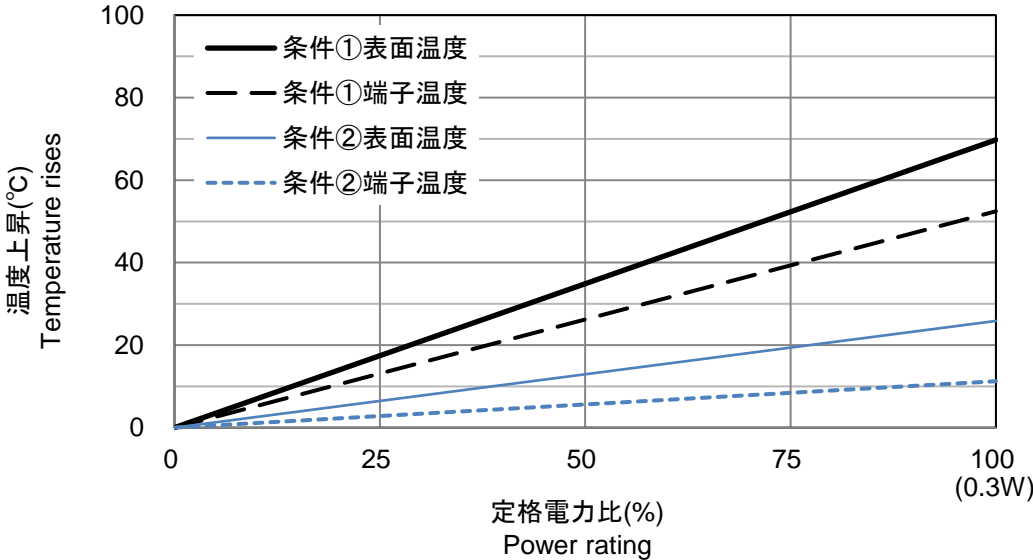
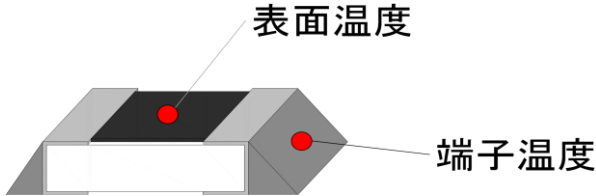
Product	高耐サージチップ抵抗器	Series	SDR シリーズ	Type	SDR03 EZP	Rated Power	0.3W
---------	-------------	--------	----------	------	-----------	-------------	------

試験条件①

周囲温度 : 25°C
 基板仕様 : FR-4 t = 1.6 mm
 Cu箔厚 : 35μm
 Cu箔層数 : 1
 サンプルサイズ : 3pcs
 DC印加

試験条件②

周囲温度 : 25°C
 基板仕様 : FR-4 t = 1.6 mm
 Cu箔厚 : 70μm
 Cu箔層数 : 4
 サンプルサイズ : 3pcs
 DC印加



【ご注意】

本データは特定のロット・抵抗値での値です。ロットの違いによるばらつき、個体の違いによるばらつきを保証しているわけではありません。
 本データをご使用される際は、実際の製品特性に対する参考データとしてご活用ください。
 弊社製品の採用を決定するに際しては、本データのみには依拠することなく、貴社の責任において、必ず製品を実装し、試験などを行ってください。
 本データの一部または全部を弊社の許可なく、第三者への開示・転載・複写・配布を行うことは堅くお断りします。
 また、本データの使用に起因するあらゆる損害(第三者所有の権利の侵害を含みます。)については、弊社は一切の責任を負いません。
 また、本データの使用によって生じた損害についても、弊社は一切の責任を負いません。